

特 許 願

昭和80年8月5日

特許庁長官 安 麻 本 始

1. 登明の名称

ヘンコウトクセイヒヘカイヘンペンホウホウ ウ エー へ の 発 光 帶 性 非 破 集 刊 別 方 法

2. 発明者

フチュウ ユシフ 京都府中市西府町4-23-1!

。 特許出顧人 丸

チョダ マル ウラ 年 所(周所) 東京部・代田区丸の内1丁目4番2号

氏 名(名称) 信憩半導体株式会社

代級取締役社長 田 村 喜 八 4. 代 理 人 住 所 〒103 東京都中央区日本衛本町 4丁目 9 番紙

氏名 表表表 山 本 亮

、 添付書類の目録 (1) 明 細 書

1 通

顯書副本位於片

1通

委任状50.6.6

1.通

50 0,67809

1. 条明の名称 ウェーハの発光特性非破壊判別方法

2. 特許請求の範囲

PN接合を有する発光ダイオード用エピタキシャルウェーへの表面層に、20月四以上の深さに環状の切込みを施し、との環状切込みの中央に点接触ダイオードを形成して、発光強度(効率)の比較かよび異常抵抗層の検出を行なうととを特徴とするウェーへの発光特性非磁象判別方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はPN 接合を有するエピタキシャルウエ ーへを破壊することなく、その発光特性を容易か つ正確に判別する方法に関する。

従来、発光タイオードに使用されるエピタキシ ヤルウエーへの発光特性の制別は、このウエーへ

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-144185

④公開日 昭51. (1976)12.10

②特願昭 /0-6780/

②出願日 昭50.(1975)6.5

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号 *6P1♪ √1* 2322 *√1*

図日本分類 PPはJy PPはJy 1 Int.Cl².

を 2~8 m程度の切片にしたり、0.4×0.4 試得 度のテップに加工して行なうか、またはウェーハ 状態で直接行なりかしていたが、上記前者の場合 はその加工が衝めてめんどりであり、また後者の 場合は倒定観差が大きくてとても使用にたえない ものであるといり不利欠点があつた。

すなわち、上記後者のウエーへ状態で面接判別する方法は、第1図(I)に示すように、ウエーへW表面のある一点に点接触ダイオードを形成し、このダイオードに電圧を印加するものであるがこの場合には電流がウエーハ中で不規則に分散して発光点が移動し易く、かつ電洗密度の規定が固めてあるために、ウエーへの良否判定はもづかしく、たとえその良否判定ができたとしてもその対象であるためで「更大」というのであり、また、この程エピタキシャルウエーへにはその対象時にロブロサー接合部に具常抵抗層:2が出来易いのであが、上記のようなウェーへ状態での判定では

献流がウェーハ中で不規則に分散するために、この異常抵抗層の存在も全く検出できず、したがつて、エピタキシャルウェーハの正しい実用的判別 は破壊検出によるか、または間接的な発光の寿命 時間の側定など一般性のない側定法によらなければならなかつた。

本発明はからる従来のウエーへ発光特性の判別 法における不利、欠点にかんがみ、ウエーへ状態 で正確に判別できる新規なウエーへの発光特性非 破壊判別方法を提供するものであつて、これは、 PN接合を有する発光ダイオード用エピタキシヤ ルウエーへの製面層に、20月四以上の深さに環 状の切込みを施し、この環状切込みの中央に点接 触ダイオードを形成して、発光強度(効率)の比 較かよび異常抵抗層の検出を行なりことを特徴と するものである。

これをさらに静 細に説明すると、本発 明の方法 は第 1 図(『)、(『)に示すように、ウェーハ

ウエーハの特性のサンプリングによる判別が極め て容易に行なりことができる。

たか、本特明にかいては上配(II) と(II) を 図合わせるか、あるいは(II) 単独でも例定可能 であるが、P/ロ核合かよびロ/ロ+ 核合の比較 例定には両者を併用することがよい。

第2図は本発明における境状物形成手段の一具体例を示すものであつて、図中4は超音波発振器、5は加工用ホーン、6はウエーへWの受台、7は深さ調節指示計で接点8により10~100月の中に可変となつている。9は電量パランス般標の場合のナイフェッジであつて、ウエーへWの変位を指示調節するものである。第2図の装置においては第1図にかけると1、と2の深さに対応したし1、L2の位度に接点8を調節し、発振器4を作動させ、10月四/3~5 秒程度の割合で切り込ませると容易に環状切込み1が形成でき、指示計7の接点8が閉じられると発展が停止するよう

- .5 -

しかして、第1図(I)の場合は発光の強度側定に、また(II)の場合は n/ n+ 時間に生じる 異常抵抗層 2の検出に有効であつて、本発明によれば上配環状切込み1の中央に点接触ダイオードを形成して増子3、3間に電圧を印加した際、場 状切込み1の存在によつて電流がウェーハ中で不 規則に分散することなく、したがつて発光点が移 動せず、また異常抵抗脳の検出も容易であるので、

になつている。

第3図は加工部の応用例を示したものであつて、 図中10は製品検査用、11はウエーハ内の特性 分布側定用の環状切込みである。

なお、図示してないが、発光特性(効率)の測定には定電流を流し発光エネルギーを無光してデ テクターで強度を測定する普通の装成を用い、異 常抵抗層の検出にはダイオードカーブトレーサー を用いることが一般的で本発明においてもこれに 準拠する。

以上説明した通り、本発明の方法によればPN 複合を有する領光ダイオード用エビタキシャルウ エーハを破壊することなく、容易かつ正確にとの ウエーへの発光特性を判別することができるので、 その実用的価値はすとぶる大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来法なよび本発明におけるウエーハ

特開 昭51-1 44185(3)

の特性側定の原理を説明するための観略断例図、 ポ2図はウェーハ界而に短状切込みを形成するための聴障構成図、43図はその表面に遠状切込み を設けてなるウェーハの平間図である。

W…エピタキシャルウエーへ、 1 … 環状切込 み、 2 … 異常抵抗樹、 3、 3 … 媚子、 4 … 超音放発振器、 5 … 加工用ホーン、 6 … ウエーハ受台、 7 … 深さ岡が指示計、 8 … 接点、 9 … ナイフエンジ、 10、11 … 環 状切込み、

代理人 山 本 元 治理

